JP2003273452

Title: DISTRIBUTED FEEDBACK SEMICONDUCTOR LASER DEVICE

Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a distributed feedback semiconductor laser device which enables low threshold current density and high slope efficiency at an oscillation wavelength in a long wavelength band including an L band of 1565 nm or longer, and which is operable stably with a low driving current.

SOLUTION: A band gap difference between a well layer and a barrier layer of a quantum well active layer is set 0.45 [mu]m or less estimated in terms of wavelength. Hereby, the uniform doping of carriers into a multiple quantum well is ensured, and light containment is improved. Further, carrier containment efficiency is improved by making the thickness of the well layer thicker than that of a well layer of a prior art.

COPYRIGHT: (C)2003,JPO

(19)日本(附許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-273452 (P2003-273452A)

(43)公開日 平成15年9月26日(2003.9.26)

(51) Int.Cl.7		微別配号	FΙ	テーマコート*(参考)
H01S	5/12			/12 5 F 0 7 3
	E/949		5	/343

審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 8 頁)

(21)出願番号	特顧2002-76402(P2002-76402)	(71)出顧人	000005290 古河電弧工業株式会社
(22) 出顧日	平成14年3月19日(2002, 3, 19)		東京都千代田区丸の内2 丁目6番1号
(DE) DIRECT	1,2011 1,7011 11 11 11 11 11	(72) 発明者	喜嶽 智文
			東京都千代田区丸の内2 丁目6番1号 古
			河電気工業株式会社内
		(72)発明者	舟橋 政樹
			東京都千代田区丸の内2 5目6番1号 古
			河電気工業株式会社内
		(74)代理人	100096231
			弁理士 稲垣 清 (外1名)

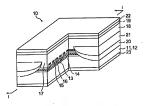
最終頁に続く

(54) [発明の名称] 分布帰還型半導体レーザ素子

(57)【要約】

【課題】 発振波長が1565nm以上のLバンドを含 む長波長帯で、低しきい値電流密度及び高スロープ効率 を実現し、低い駆動電流で安定に作動する分布帰還型半 導体レーザ素子を提供する。

【解決手段】 量子井戸活性層の井戸層と障壁層のバン ドギャップ差を、波長に換算して0.45μm以下に設 定することにより、多重量子井戸へのキャリアの均一な 注入を確保し、かつ光閉じ込め性を向上させる。また、 井戸層の厚さを従来より厚くすることにより、キャリア 閉込め効率を高める。





【特許請求の範囲】

【請求項1】 InP基板上に設けられた積層構造内 に、量子井戸発光構造と、該量子井戸発光構造上に設け られた回折格子とを備え、前記量子井戸発光構造が、井 戸層及び障壁層を有する量子井戸活性層と、該量子井戸 活性層の上下に設けられたSCH薄波路層とから構成さ れる、発振波長が1565 n m以上の分布帰還型半導体 レーザ素子において、

前記井戸層と前記障壁層のバンドギャップ差△Egが、 波長に換算して0.45μm以下であることを特徴とす る分布帰還型半導体レーザ素子。

【請求項2】 前記SCH導波路層及び前記障壁層が、 夫々InGaAsPからなる組成を有し、該SCH導波 路層のバンドギャップ波長 λ glが、1.05 μ m< λ gl <1.35µmであり、前記障壁層のバンドギャップ波 長 λ g2が、1.20 μ m< λ g2<1.35 μ mである、 請求項1に記載の分布帰還型半導体レーザ素子。

【請求項3】 前記井戸層と前記障壁層のバンドギャッ プ差ΔEgが、波長に換算してO.40μm以下であ る、請求項1又は2に記載の分布帰還型半導体レーザ素

【請求項4】 前記井戸層の1層当たりの膜厚が5~7 nmの範囲にある、請求項1~3のいずれかに記載の分

布帰還型半導体レーザ素子。 【請求項5】 前記井戸層の層数が4以上8以下であ る、請求項1~4のいずれかに記載の分布帰還型半導体 レーザ素子。

【請求項6】 前記回折格子の回折格子強度 κ L が 1 ~ 2の範囲にある、請求項1~5のいずれかに記載の分布 帰還型半導体レーザ素子。

【請求項7】 前記分布帰還型半導体レーザ素子の前端 面に反射率5%以下の反射防止膜を、後端面に反射率8 0%以上の高反射膜を夫々形成した、請求項1~6のい ずれかに記載の分布帰還型半導体レーザ素子。

【請求項8】 前記井戸層に0.8~1.2%の圧縮歪 が、前記障壁層に0.02~0.2%の引張歪が夫々導 入される、請求項1~7のいずれかに記載の分布帰還型 半導体レーザ素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、分布帰還型半導体 レーザ素子に関し、特に、発振波長が1565nm以上 のレバンドを含む長波長帯で、低しきい値電流密度及び 高スローア効率を実現することにより、低い駆動電流で 安定して作動する分布帰還型半導体レーザ素子に関す る。

[00002]

【従来の技術】波長分割多重(以下、WDMと呼ぶ)光 伝送システムは、一本の光ファイバーで異なる複数波長 の光信号を伝送することにより、光通信容量の大幅な拡 大が可能なシステムとして注目されている。WDM光伝 送システムの光源には、一般に単一波長性に優れた分布 帰還型半導体レーザ素子(以下、DFBレーザ素子と呼 ぶ) が用いられている。

【0003】WDM光伝送システムにおいて主に用いら れる波長帯には、1530~1565nmのCバンド、 及び、1565~1625nmのLバンドがあり、夫々 について、ITU-Tグリッドに基づいて100GHz 間隔(波長に換算して約0.8 n m間隔)で並ぶ数十の 発振波長のラインアップを揃えたDFBレーザ素子が必 要である。

【0004】DFBレーザ素子の発振波長入DFBは、活 性層の利得ピーク波長とは独立に設定することができ、 回折格子の周期をΛ、導波路の等価屈折率をReffとする と、 $\lambda_{DFB}=2 \cdot \Lambda \cdot n_{eff}$ で表される。従って、上述のC バンド及びレバンドで夫々規定される発振波長に対応し たDFBレーザ素子を作製するには、電子線描画装置な どの高分解能なリソグラフィー技術を用いて、回折格子 周期Aを±0.01nm程度の精度で制御しつつ回折格 子を作鞮する必要がある。

【0005】上述のような、DFBレーザ素子の量子井 戸活性層には、InGaAsP/InP系の半導体材料 が一般に用いられ、井戸層の1層当たりの膜厚は4~5 n mである。SCH (Separate Confinement Hetero-st ructure) 導波路層としては、波長に換算したバンドギ ャップエネルギー (バンドギャップ波長) Aglが、1. 05μm<λgl<1. 20μmのInGaAsPが用い られ、また障壁層としては、バンドギャップ波長入82 が、1.10μm<λg2<1.20μmのInGaAs Pが用いられる。

[0006] 【発明が解決しようとする課題】上述のように、Cバン ドやLバンドに対応する発振波長のDFBレーザ素子の 量子井戸活性層の材料には、InGaAsP/InP系 の半導体が一般的に用いられる。しかし、この材料で は、その発光波長が長くなるに従い、発光効率や光学利 得が低下するという問題がある。特に、発振波長が15 65nm以上のLバンドを含む長波長帯のDFBレーザ 素子では、しきい値電流密度の上昇、スロープ効率の低 下、またそれに伴う駆動電流の上昇といった問題があっ た。スロープ効率とは、DFBレーザ素子の光出力ー電 油曲線の傾きを言う。

【0007】そこで、本発明の目的は、発振波長が15 65nm以上のLバンドを含む長波長帯のDFBレーザ 素子で、低しきい値電流密度及び高スロープ効率を実現 することにより、低い駆動電流で安定に作動するDFB レーザ素子を提供することである。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明者は、上記課題を 解決する研究の過程で、以下のように考えた。発振波長 が1565nm以上のレバンドを含む長終長橋のDFB レーザ素子では、従来のように障壁層として、バンドギ ・マブ被長365.1.10μm
 1.20μmか 6なるInGaAsPを用いる場合には、非戸層のバンドギャップが人といため、非戸層と課壁層のバンドギャップが小といため、非戸層と課壁層のバンドギャップ多ム医が大きくなる。

「0009] バンドギャップ差ムEsが大きすぎると、 キャリア、特にホールの多重量子井戸への均っな注入が なされが、十分な光学科制が得られない。そこで、バン ドギャップ変長、32を長波長側に、即ち博徳層のバンドギャップ変長、32を長波長側に、即ち博徳層のバンドギャップを外、522世、したり値電流商度を観落せる ことを考えた。時壁層のバンドギャップ波長、432を長波 長側に設定することにより、障壁層の胆折率が高まるため、活性層へ必需認め性を向しする。

【0010】また、特に発動後長1565m以上の人 バンドを含む長波長のDFBレーザ素子では、井戸層の 服厚を従来の4~5nmより更に厚くして、液性層体積 を増大させることにより、キャリア閉込め効率を高め、 光学利得を増加させ、しきい値電流密度を低減させるこ と考また。

【3011】上記目的を達成するために、本発明に係る 分布房運型半導体レーザ素干は、1 n P 基板上に設けら れた積層構造内に、量子井戸発光構造と、該量子井戸発 発力を設けられた回所格子とを備え、前記里子井戸 発光構造が、井戸層及び線壁層を有する量子井戸活性層 と、該量子井戸活性層の上下に設けられたSC 日導級路 層とかる構成される、発振級長が1565 n m 加上の分 布房運型半導体レーザ素子において、前記井戸層と前記 様盤層のバンドキャップ差とB が、淡長に頻繁して 4 5 m 加上で入るとを特徴とする。

【0012】バンドギャップ差ΔEgを0.45μm以下に設定することにより、注入されるキャリアが容易に 陳盤層を超えて井戸層に移動でき、また量子井戸発光構造への光閉込め性が向上するため、低しきい値電流密度

及び高スローブ効率が実現できる。
【〇〇131本祭明の分示論型型半導体レーザ素子の好ましい例では、前記SCH導波路層及び前記陸壁層が、大々InGaAsPからなる組成を有し、該SCH導波路層及が前記呼を増す。
〈1.35μmであり、前記陸壁層のバンドギャップ波長人が、1.05μmである。このようなパンドギャップ波長は、1nGaAsPの組成を遊びい新御することによって作られる。本発明では、更に型としくは、前記井戸屋と前記陸壁のバンドギャップ差ムEεが、波長に換算して0.40μm以下である。これにより、しきい値電流密度と高スローブ効率について、更に良好を値が得られる。

【0014】本発明では、望ましくは、前記井戸暦の1 層当たりの膜厚が5~7nmの範囲にある。井戸層の膜 厚が5nm未満では、井戸層へのキャリアの閉込め効果 が悪くなり、また井戸層の膜厚が7nmを超えると、量 子井戸として良好な特性が得られ難いからである。

【0015】本発明では、望ましくは、前記井戸陽の層数が4以上8以下である。井戸層の層数が9以上になると、量子井戸洛性層の成長の際に形成される結晶欠陥などが多くなり、利得が増える以上に損失が増える。また、井戸層の開数が3以下では、多重量子井戸としての良好な特性が得るれ難い。

【0016】本発明では、望ましくは、前記回折格子の 回折格子強度 κ Lが1~2の範囲にある。回折格子強度 κLが2より大きいと、回折格子による光の共振器内へ の閉込め性が強くなり過ぎて、スロープ効率が低下し、 高出力化に不向きとなる。また、回折格子強度 κ L が 1 未満だと、回折格子による光の帰還が弱くなり、しきい 値の上昇、単一モード性の劣化といった問題が起こる。 【〇〇17】本発明では、望ましくは、前記分布帰還型 半導体レーザ素子の前端面に反射率5%以下の反射防止 膜を、後端面に反射率80%以上の高反射膜を夫々形成 する。このような反射率によって、高光出力及び良好な 単一モード性が得られる。本発明では、望ましくは、前 記井戸層に0.8~1.2%の圧縮歪が、前記障壁層に 0.02~0.2%の引張歪が夫々導入される。これに より、量子井戸活性層への転位等の結晶欠陥の発生が抑 制され、低いしきい値電流密度や低チャーピングなどの 効果が得られる。

[0018]

【発明の実施の形態】本発明に際して、量子井戸活性層 の井戸層と陳整層のバンドギャップ差点 Egと、レーザ のしきい値電流密度 J thとの関係を調べる実験を行い、 次に実験例として契約する事実を見出した。

【0019】実験例

本実験例では、発振波長1600nmのDFBレーザ業 子において、量子井戸活性層の井戸層と障壁層のバンド キャップ差ムBgを変化させた試料を作製し、しきい値 電流密度づけを調べた。

【0020】先生、図1、図2、及び図3を参照して、 実験の結算に供したDFBレーザ業子の構成を説明す る。図1は実験に供したDFBレーザ素子の総が断面を 示す斜拠図、図2は図1の1-I断面を示す断面図、図 3は函1及び図2のMQW-SCH活性層13を評細に 示す断面図である。

【0021】実験に供したDFBレーザ業子10は、発 振波接を1600nmに設定した、DFBレーザ業子で あって、図1に示すように、脚厚350μm程度のn-1nP接板11上に、n-1nPバラファ層12、MQ P-SCH港煙 13、襲野線200μmのp-17 スペーサ層14、回所格子15、回所格子15を埋め込 んだp-InP駅が込み個16、及びp-InP上クラ ッド層18の構作競走を有する。 【0022】MQW-SCH活性層13は、図3に示すように、量子井戸活性層(MQW活性層)24と、量子井戸活性層24の上下に配送されたSC日準級層25からなる。量子井戸活性層24は、バンドギャップ波長が1610nmの1nGaAsPからなる。6層の膜厚6nmの井戸層26と、各井戸陽26の間に介在し1nGaAsPからなる。即厚12nmの障壁層27から構成される。井戸層26に門底部産が、原理27で0.1%の引張並が大々導入される。SCH等滤路層25は、上下とも、バドギャップ波長が1.1μmで、腰厚20nmの1nGaAsPからなる。

【0023】回折格子15は、膜厚が20nm、周期が 240nm、デューティ (duty) 比が約25%、回折格 子強度がκL=1.5である。

【0024】精療構造のうち、p-InPLクラッド層 17、p-InP型め込み層16、即将各715、p-InPスペーサ第14、MCW-SCH活性層13、及 びn-InPバッファ層12の上部間は、MCW-SC H活性層13が02μのの間をするように、メナス ライブ状に加工されている。メサストライブの両側は、 p-InP層20及びー1nP層20なのでは、 なる電流プロック層で埋め込まれている。

【0025] p − I n P 上クラッド層 1 7 及びその両側 のn − I n P層 2 1 上には、脚厚約 2 μ m op − I n P ラッド層 1 及び高ドーブ I n G a A s コンタクト層 1 9が、順次に、積層されている。高ドーブ I n G a A s コンタナト層 1 9 上にはり剛電板 2 として T i / P t / A u 多層を震撼が、n − I n P 基板 I l の裏面には n 側電極 2 3 として A u G e N i 膜が、大々設けてあ

【0026】DFBレーザ素子10の前端面(出射端面)には反射率0.1%の無反射コーティン/腰(図示なし)が、後端面には反射率90%の高反射コーティン/膜(図示なし)が、表水成膜されている。

【0027】上述の試料DFBレーザ10の作製に当っては、先考、MOCVD製置を使って、成長温度600 Cで、n-InP基板11上に、n-InPパッファ層12、MQW-SCH活性層13、p-InPスペーサ層14、 膜厚20 nmの回射格子15の形成機を成長させた。MQW-SCH活性層13の成長にあんては、量子井戸活性層24は、パンドギャップ波長が1610 nmのInGaAsPからなる。6層の膜厚6nmの井戸圏26と、名井戸層260間に介在InGAAsPからなる。度厚12nmの緯壁層27を、井戸層26に1%の圧縮至が、障壁層27に0.1%の引張室が失っまる。12、SCH導数数層25は、上下とも。膜厚20mでパンドギャップ波長がは、上下とも。膜厚20mでパンドギャップ波長が

1.1μmのInGaAsPを形成した。 【0028】次いで、回折格子15の形成層上に電子ビーム(EB)描画用レジストを約100nmの膜厚で塗 布し、EB描画装置を使って、周期が約240nmの回 折格子パターンを有するレジスト膜を形成した。続い て、ドライエッチング装置を使ってレジスト膜上から回 折格子15の形成層を貫通するようにエッチングして、 回折格子15を形成した。

【0029】次いで、MOCVD装置を使って、図2に 示すように、p−InP埋め込み層16及びp−InP 上クラッド層17を成長させ、回折格子15の埋め込み 再成長を行った。

(10030) 次に、プラズマCVD装置を用いて、基板全面にSIN×膜を成膜し、フォトリソグラフィ技術と
反応性イオン・ホナッナング(RIE: Reactive Ion Etchins) 法により、SiN×膜をエッチングして、回折格子
15の側断方向に延びる幅々4mのストライプ状のSiN・膜マスクをエッチングマスクとして、
ローInP上グラッド層17、pーInP埋め込み層16、回折格子15、pーInPスペーサ層14、MQWーSCH活性側13、及びnーInPバッファ層12の上部をエッチングして、MQWーSCH活性側13が対象があるが、MWのMのでは一下では、MWのでは一下では、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、MWのでは、M

【0031】次いで、SiNx膜マスクを選択成長マスクとして使い、p-InP層20及びn-InP層21を、順次に、選択成長させて、メサストライプの重要が込み、電流プロック層とした。SiNx膜マスクを除去した後、膜厚約2μmのp-InPクラッド層18及び高ドープInGaAs層19を、順次に、成長させた。

【0032】次いで、高ドーアInGaAsコンタクト 履19上に、即電電と2としてTi/Pt/Au多層 金薫駅を設けた。また、基度厚が約120/mになるように、n-InP基板110表面には、n関電監23としてAuGeNi 基板110表面には、n関電監23としてAuGeNi 脚を設けた。更に、DFBレーザ10の前端には反射 率0.1%の無反射コーティング膜を、後端面には反射 率90%の高反射コーティング膜を、後端面には反射 (やしてボシティングした。

(10033) 上述のDFBレーザ素子10の牌壁用27 の1 n Ga A s Pのバンドギャップ波長&&を 1. 1 ル 加、1. 15 μm、1. 2 μm、及び1. 28 μmに設定したものを夫々作製し、しきい値電流密度を耐ぐたと ころ、以下の表しに示す雑款が得られた。各を記に対応 あるバンドギャップ差A Esは、活性層のゲンドギャッ プ被長が1610 nm (1. 61 μm) であるため、夫 々0. 51 μm、0. 46 μm、0. 41 μm、及び 0. 33 μmである。

【0034】

λ g2[μ m]	J th[A/cm2]
1.1	1980
1.15	1190
1.2	1030
1.28	880

また、この結果を図4のグラフに示す。

【0035】表1及び図4から判るように、しきい値電 流密度 Jthは、 A&が1、1 μmから1、15 μm附近 ではA&の増加と共に減少し、1、15 μm附近から 1、28 μm附近でははほ変安している。つまり、A&

1. 28 μπ 附近でははな変足している。 フェノ、入シ を 1. 15 μπ 附近以上に削壊すれば、しきい電電流密 度 J thを小さくすることができ、1. 20 μπ 附近以上 がベストモードである。即ち、活性層のバンドギャップ 波長が1610 nm (1. 61 μm) であるから、井戸 圏と眩暈層のバンドギャップ差 Δ E a を 0. 45 μπ 附 近以下に削弾すれば、しきい値電流密度 J thを小さくす ることができ、0. 40 μπ 附近以下がベストモードで ***

【0036】ここで、逆にバンドギャップ差ΔΕ8が小 さすぎると、キャリアの井戸周への所込めが十分になる むず、特に高電流法入下では、キャリアのオーバーフロ 一が配き易いため、高出力化に向かない。このように井 戸層、陸壁層のバンドギャップ差ΔΕ8には最適値があ り、数形には第ロくて0.3μmから0.4μm程度であ ることが望ましい。

【0037】以下に、添付図面を参照し、実施形態例を 挙げて本発明を具体的かつ詳細に説明する。

実施形態例

本実施形態(解は、本発明に係るDFBレーザ素子の一実 施形態所である。図5は、本実施形態例のDFBレーザ 素子40の新分断面を示す射視型であり、図6は、DF Bレーザ素子40のMQW - SC H活性層 3 界間を ライカー 3 日下Bレーザ素子40は、降壁房57 のパンドギャッア波長が1.25μmであることを除い て、前述した供試DFBレーザ素子10と同じ構成を備 まている。

【0039】MQW-SCH活性層43は、図6に示す ように、量子井戸活性層54と、量子井戸活性層54の 上下に配設されたSCH海波路層55からなる。量子井 戸活性層54は、バンドギャップ波長が1610nmの InGaAsPからなる、腹厚6nmの井戸層56と、 各井戸間56の間に介在するバンドギャップ改長が1. 25 mの1 n (GaAs Pからなる、 限厚12 nmのが 壁層57から構成される。また、井戸間56に1%の圧 縮電が、 障壁間57に0.1%の所運が大々導入され る。SCH導波器間55は、上下とも、バンドギャップ 波長が1.1 μmで、 限厚20 nmの I n GaAs Pか らなる。

【0040】未実施形態所での井戸間56と陸壁間57 とのパンドギャップ差ΔEsは、波長に換算して0、3 6μmであり、これにより、注入されるキャリフが容易 に障壁限57を超えて井戸間56に野砂でき、多重量子 井戸へのキャリアの助一全地入が確保される。また、陸 壁間57のボンドギャップが小さくなることにより、陸 壁間57の庇町帯が高くなり、MQW-SCH活性層4 3への光明込む性が自上する。

【0041】また、井戸暦56の順厚として6nmを採用したことにより、比較的系統長の発施長長であ5160のmmのDFBレザ青芹40において、キャリア閉込め効率が高まる。更に、井戸暦56の階数を6とすることにより、比較的長波長の発儀波長である1600mmのDFBレーザ素子40において、最も効率的な多重量子井戸の効果を得る。

【0042】 画折格子45は、 関厚が20nm、 周期が240nm、 デューティ (duty) 比が約25%、 固折格子機度が上1.5である。 固折格子機度は、 強すぎると回折格子による光の共無器内への研込めが強くなって、スローン効率が低下し、高出力化に向かない。 逆に、 弱すぎると回折格子による光の帰還が弱くなって、しきい値の上昇、単一モード性の劣化といった問題が起る。このように、 回折格子能変化 には最重があり、良好な特性を有するDFBレーザ業子を安定して供給するために、1以上2以下の値が採用される。 回折格子45の厚みな30nmとしてもよい。

【0043】精構結の55、p-InPLクラッド層 47、p-InP地が込み層46、即将8745、p-InPスペーサ階44、MCW-SCH活性潜43、及 びn-InPバッファ層42の上部傾は、MCW-SC H活性層43が92 umの間をするように、メプトライプがに加工されている。メサストライブの両限は、 p-InP層50及びn-InP層51の機関構造から なる電流プロック層で埋め込まれている。

【0045】DFBレーザ素子40の前端面(出射端

面)には反射率0.1%の無反射コーティング膜(図示 なし)が、後端面には反射率90%の高反射コーティン グ膜 (図示なし) が、夫々成膜されている。本実施形態 例のDFBレーザ素子40は、障壁層57にバンドギャ ップ波長が1、25μmの組成のInGaAsPを採用 しつつ、実験に供したDFBレーザ素子10と同様にし て作製することができる。

【0046】本実施形態例のDFBレーザ素子40は、 前述のように、バンドギャップ差0.36μmを採るこ とにより、多重量子井戸へのキャリアの均一な注入が確 保され、かつMQW-SCH活性層43への光閉込め性 が向上し、また、井戸層56の膜厚を6 nmとすること により、キャリア閉込め効率が高まり、低しきい値電流 密度及び高スロープ効率を実現することができる。

【0047】本実施形態例のDFBレーザ素子40の性 能を評価するために、DFBレーザ素子40を試作し、 種々の測定を行った。量子井戸活性層54のバンドギャ ップ波長を揃えるため、測定には、基板中心附近で作製 されたものを用いた。しきい値電流は標準偏差0.55 mAで平均9mA、スロープ効率は平均0.35W/A であった。また、光出力30mW時の動作電流は、平均 95mAであった。これらの値は、LバンドのDFBレ ーザ素子に必要とされる性能について、良好な値である と評価できる。

【0048】比較例

実施形態例のDFBレーザ素子40との比較を行うため に、従来のDFBレーザ素子を試作した。従来のDFB レーザ素子 (図示なし) は、発振波長を1600 nmに 設定したDFBレーザ素子であって、実験例のDFBレ ーザ素子10で、膜厚6nmの井戸層26に代えて、膜 厚4 n mの井戸層 (図示なし) にしたことを除いて、D FBレーザ索子10と同様の構成をしており、障壁層 (図示なし) にバンドギャップ波長が1.15 μ mのI nGaAsPを採用する。

【0049】従って、従来のDFBレーザ素子は、前記 膜厚6nmの井戸層26に代えて、膜厚4nmの井戸層 を成膜することを除いて、DFBレーザ素子10と同様 の作製方法で作製することができる。

【0050】このような従来のDFBレーザ素子を試作 し、実施形態例と同様の測定を行ったところ、しきい値 電流は標準偏差0.61mAで平均13mA、スロープ 効率は平均0.31W/Aであった。また、光出力30 mW時の動作電流は、平均110mAであった。測定に は、量子井戸活性層(図示なし)のバンドギャップ波長 を揃えるため、基板中心附近で作製されたものを用い t.

【0051】上述の実施形態例及び比較例の試験結果よ り、本実施形態例のDFBレーザ素子40は、従来のD FBレーザ素子と比較して、低しきい値電流密度及び高 スロープ効率を実現し、かつLバンドのDFBレーザ素 子に要求される性能について、良好な値を有するものと 評価できる。

[0052] 【発明の効果】本発明のDFBレーザ素子では、発振波 長が1565nm以上の長波長帯のDFBレーザ素子 で、量子井戸活性層の井戸層と障壁層のバンドギャップ 差を、波長に換算して0.45μm以下に、望ましくは 0.40 μm以下に設定したことにより、各量子井戸層 へのキャリアの均一な注入を確保し、量子井戸層への光 閉込め性を向上させた。また、井戸層の厚さを従来より 厚くすることにより、キャリア閉込め効率を高めた。こ れらによって、低しきい値電流密度及び高スロープ効率 を実現することができるので、低い駆動電流で安定して 作動させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】実験例のDFBレーザ素子10の部分断面を示 す斜視図である。

【図2】図1のⅠ-Ⅰ断面を示す断面図である。

【図3】DFBレーザ素子10の量子井戸発光構造13 を詳細に示す断面図である。

【図4】実験例で作製したDFBレーザ素子の障壁層の バンドギャップ波長入g2 [µm] に対するしきい値電流 密度Jth [A/cm2]の値を示すグラフである。

【図5】実施形態例のDFBレーザ素子40の部分断面 を示す斜視図である。 【図6】DFBレーザ素子40の量子井戸発光構造43

を詳細に示す断面図である。 【符号の説明】

10 DFBレーザ素子

11 n-InP基板

12 n-InPバッファ層

13 MQW-SCH活性層

14 p-InPスペーサ層

15 InGaAsP回折格子層 16 In P埋め込み層

17 p-InP上クラッド層

18 p-InPクラッド層

19 InGaAsコンタクト層

20 p-InP層 21 n-InP層

22 p側電極

23 n側電極

24 量子井戸活性層

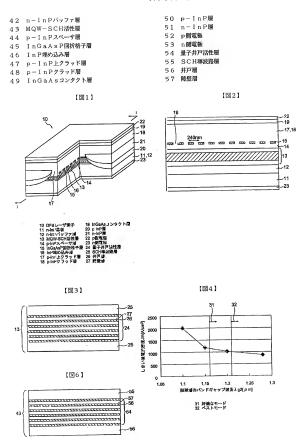
25 SCH導波路層

26 井戸層 27 障壁層

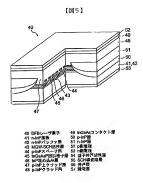
31 好適なモード 32 ベストモード

40 DFBレーザ素子

41 n-InP基板



Patent provided by Sughrue Mion, PLLC - http://www.sughrue.com



フロントページの続き

(72)発明者 粕川 秋彦 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古 河電気工業株式会社内 Fターム(参考) 5F073 AA22 AA45 AA64 AA74 AA83 CA12 DA05 DA35 EA23